

2023年11月吉日

お客様各位

株式会社 アルバック
アルバック販売株式会社

「SEMICON Japan 2023」のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、12月13日(水)から12月15日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2023」にアルバックが出展いたします。

“つかめ、未来を。つくれ、時代を。”と題された本年のSEMICON Japan。弊社ブースでは、持続可能な社会を実現するアルバックの真空技術をご紹介します。

アルバック・グループ一同、皆様のお越しをお待ち申し上げます。

敬具

記

展示会場：東京ビッグサイト 東4ホール アルバック・グループブース No. 4421

開催日時：12月13日(水)～12月15日(金) 10時～17時

※12月14日(木) 16時～17時 ハッピーアワー開催

全国のアルバック各拠点に因んだ銘酒、また軽食等をご用意しております。
是非アルバックブースへご来場ください。

アルバックブース展示概要：下記をご確認ください。

分類	展示概要・製品
1. ウエハーサイズ ≤ φ200 mm	SiC パワーデバイス向け/エッチング装置 GaN 通信デバイス向けエピタキシャルスパッタ装置・低ダメージエッチング装置 光通信デバイス向け化合物エッチング装置 レガシー半導体向けプロセス装置・熱処理装置
2. ウエハーサイズ φ300 mm	メモリ・ロジックファクトリー向け成膜装置・自然酸化膜除去装置 実装向けプロセス技術・および装置群
3. 材料	各種ターゲット (パワー半導体・メモリ・ロジック向け)
4. コンポーネント	DC 電源・DC Pulse 電源・プラズマプロセス用 RF 電源 ヘリウムリークディテクタ プロセスガスモニタ (新製品・CVD 専用) 触針式プロファイラ マルチイオンゲージ ピラニ真空計 スーパートラップ再生制御 BOX 付き・液体窒素ジェネレーター
5. CIP/中古機器	半導体向け装置の改造事例・電子部品向け装置の改造事例 デジタル化商品・中古装置・中古コンポーネント・免振装置 薄膜加工受託サービス

【ご注意】

入場には事前登録が必要です。

お手数ですが右のQRコード、または以下のサイトにアクセスいただき、事前登録下さいますようお願い申し上げます。

<https://www.semiconjapan.org/jp/home>



以上